

Technology Co., Ltd.

(E.C.N.)

管制文件

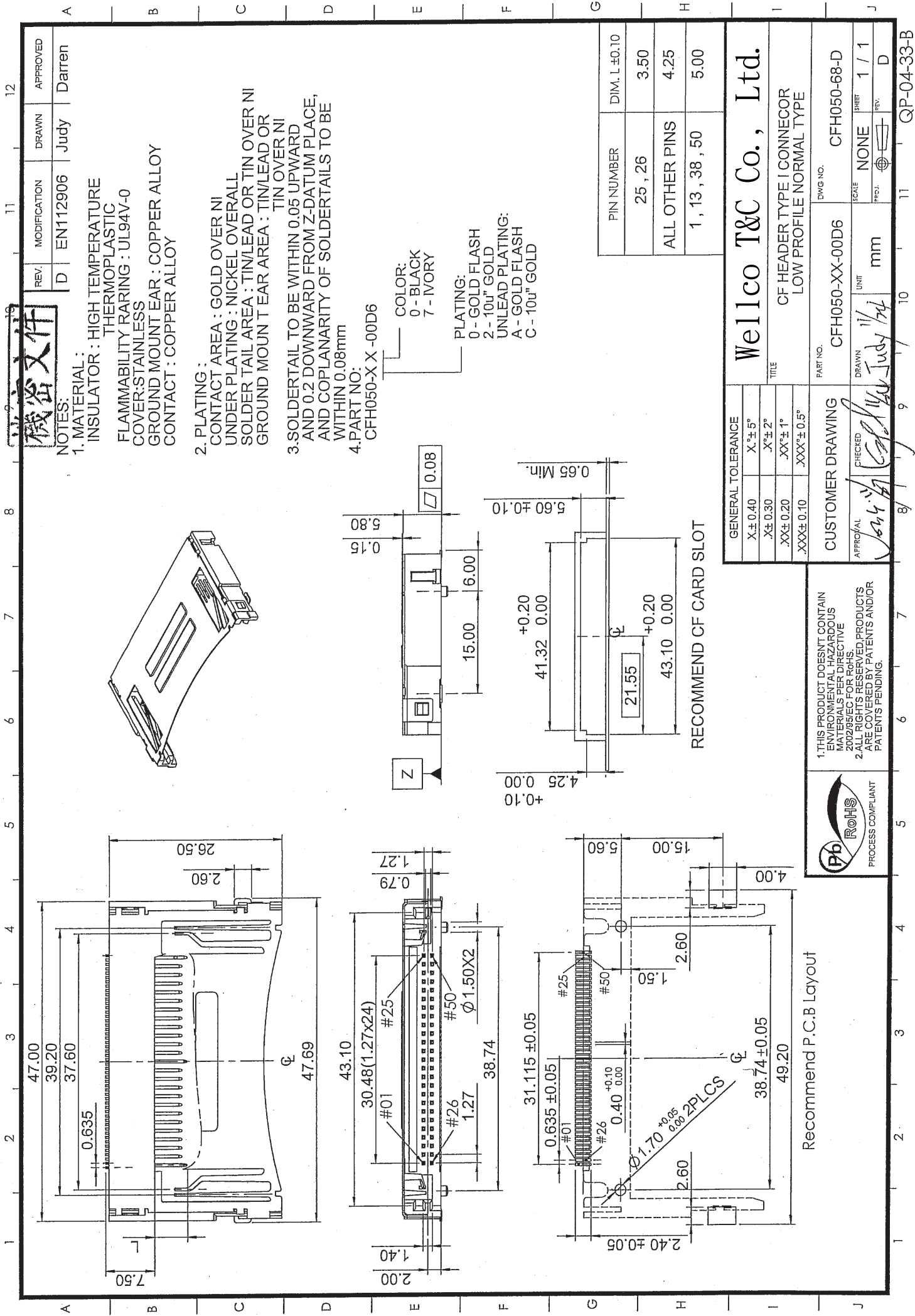
原 ECR 編號：

表單編號：EN 110906

95年11月24日

申請單位	設計一部	審核	Exp 11/24	製表者	Judy
料號	CFH050-XX-0006	圖號	CFH050-68-D	C	P
變更原因	☐ 設計變更 ☐ 材質變更 ☐ 品質因素 ☒ 客戶需求 ☐ 其他_____				
相關資料	☒ 圖面 ☐ 實驗報告 ☐ B.O.M ☐ 其他_____				
變更內容					
項目	即將發行之圖面(圖號)	變更前	變更後	設變原因	
1	CFH050-68-D	位置(G, 7) CF card slot 方向錯誤	位置(G, 7) CF card slot 方向修正	修正 CF card slot 方向	
2					
3					
4					
注意 事項	☐ 更新 DFMEA ☐ 更新 PFMEA ☐ 其他_____				
物料狀況： 庫存 ☒ 有 數量_____ ☐ 重工 ☐ 報廢 ☐ 自然汰換 ☒ 無特別影響 ☐ 無					
會簽方式： ☐ 書面會簽 ☐ 會議研討，會議時間/地點：_____ ☒ 無須會簽（僅限於發行或變更作業無影響物料、生產作業狀況下）					
分發單位： ☒ 行銷業務處 ☒ 研發處 ☒ 品保處 ☐ 製造處-營運部 ☐ 零件事業處 ☒ 鈦航廠 ☒ 鈦航廠 ☐ 廠商() ☐ 電鍍廠()					
權責主管裁示： ☐ 准予發行 ☒ 准予變更，舊版文件於_____起作廢。 ☐ 退回檢討					
核定主管：_____ 11/24					

(QP-05-02-G 版)



REV.	MODIFICATION	DRAWN	APPROVED
D	EN112906	Judy	Darren

NOTES:

1. MATERIAL : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC
FLAMMABILITY RATING : UL94V-0
COVER : STAINLESS
GROUND MOUNT EAR : COPPER ALLOY
CONTACT : COPPER ALLOY

2. PLATING :
CONTACT AREA : GOLD OVER NI
UNDER PLATING : NICKEL OVERALL
SOLDER TAIL AREA : TIN/LEAD OR TIN OVER NI
GROUND MOUNT T EAR AREA : TIN/LEAD OR TIN OVER NI

3. SOLDER TAIL TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.08mm

4. PART NO : CFH050-X X -00D6

COLOR:
0 - BLACK
7 - IVORY

PLATING:
0 - GOLD FLASH
2 - 10u" GOLD
UNLEAD PLATING:
A - GOLD FLASH
C - 10u" GOLD

PIN NUMBER	DIM. L ±0.10
25, 26	3.50
ALL OTHER PINS	4.25
1, 13, 38, 50	5.00

GENERAL TOLERANCE	X ± 0.40	X ± 0.5°
	X ± 0.30	X ± 2°
	XX ± 0.20	XX ± 1°
	XXX ± 0.10	XXX ± 0.5°

CUSTOMER DRAWING	CFH050-XX-00D6	DWG NO.	CFH050-68-D
CHECKED	Judy	SCALE	NONE
APPROVAL	Judy	UNIT	mm

1. THIS PRODUCT DOESN'T CONTAIN ENVIRONMENTAL HAZARDOUS MATERIALS PER DIRECTIVE 2002/95/EC FOR ROHS.
2. ALL RIGHTS RESERVED. PRODUCTS ARE COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

Recommend P.C.B Layout

Wellco T&C Co., Ltd.

CF HEADER TYPE I CONNECTOR
LOW PROFILE NORMAL TYPE

QP-04-33-B